

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2021-005

苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于变更公司注册资本修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证监会《关于核准苏州晶方半导体科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1514号）核准，苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）向13名认购对象非公开发行普通股股票17,793,527股。2021年1月14日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新发行股份证券登记手续，公司总股本由321,551,237股变更为339,344,764股。根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2019修订）》等有关规定，公司需增加注册资本并修改《公司章程》中注册资本和股份总数等相关条款。

本次修订已经过公司2019年12月31日召开的第四届董事会第三次临时会议、2020年3月6日召开的第四届董事会第四次临时会议和2020年3月27日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，具体修订内容如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币321,551,237元。	第六条 公司注册资本为人民币339,344,764元。
2	第十九条 公司目前股份总数为321,551,237股，公司的股本结构为：普通股321,551,237股。	第十九条 公司目前股份总数为339,344,764股，公司的股本结构为：普通股339,344,764股。

公司章程其他条款不变，具体内容详见修订后的《苏州晶方半导体科技股份有限公司章程》。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 16 日